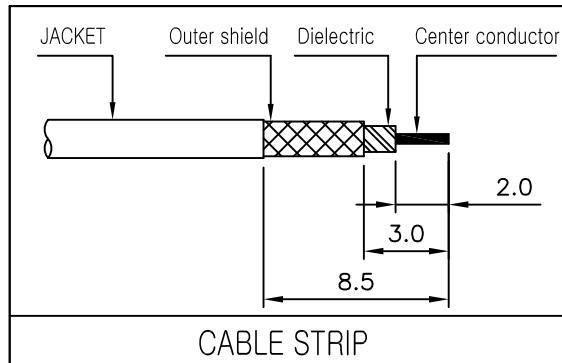
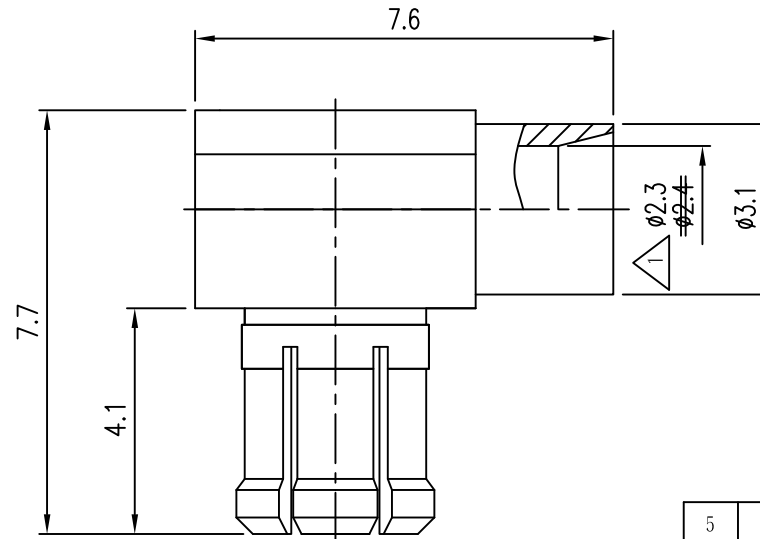


기공 ST									수 정 내 용				
									부호	내 용	수정자	승인자	년 월 일
ST(기초)									1	[실변No.201711-0005] BODY 납땜 부 내경 수정	은선영	김민철	2017. 11. 21.
ST(개선)													



5		COVER	1	MBsBD C3604BD-F	Gold Plate	DCO00011-5/1	
4		INSULATOR	1	TEFLON		DIN00055-N/1	
3		INSULATOR	1	TEFLON		DIN00933-N/1	
2		CONTACT	1	MBsBD C3604BD-F	Gold Plate	DCT00067-5/1	
1	1-2	JACK	1	BeCu C17300	Gold Plate	DBB00529-5/1	DJA00006-4/3
	1-1	BODY	1	MBsBD C3604BD-F			DBD00042-1/1

대체가능재질	품번	품 명	수량	재 질	표면처리	비 고
공통공차 소수 각도 분수	년월일 2017. 11. 21.	승인 I.C.KIM		 RF & MICROWAVE TECHNOLOGY Tel : 82-32-347-8015 Fax : 82-32-347-8017 KJ COMTECH CO.,LTD.		
재질	검도					
열처리	재도 S.Y.EUN	작성부서 연 구 소		A4	도번 CN00715-7/1	
보호피막처리	적도 6/1 단위 mm 총량					


 RF & MICROWAVE
TECHNOLOGY
Tel : 82-32-347-8015
Fax : 82-32-347-8017

도명
MCX50 CABLE PL 085

도번
 CN00715-7/1